



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 36

PCI 世代: IV

中心线（间距）: 1 mm

端子接合区域电镀材料厚度: .025 μm [1 μin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	36
PCB 安装方向	跨接安装

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
端子接合区域电镀材料厚度	.025 μm[1 μin]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1 mm
---------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

PCI 世代	IV
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",
MYLAR,HT

客户还购买了



TE 产品编号452845-000
55A0151-24-MST5CS2275



TE 产品编号218083-000
55A0811-12-6



TE 产品编号T1319320120-000
H32A-TS-M20



TE 产品编号5-1879275-0
RP 2A 3K74 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号5084614-4
0.8FH,P05H.5,100,30/Sn,TU



TE 产品编号5533514-6
ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR



TE 产品编号3-2176067-2
CRG0201 1% 44R2

文档

产品图纸

PCIEG4,SMT,STRADDLE,36POS,G/F,O/E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387405-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387405-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387405-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本